

CDx4AC00 クワッド、2 入力正論理 NAND ゲート

1 特長

- AC タイプは 1.5V~5.5V で動作し、バランスのとれたノイズ耐性を電源電圧の 30% で実現
- バイポーラ F、AS、S の速度と消費電力の大幅な低減
- 伝搬遅延時間の平衡化
- ±24mA 出力駆動電流
- 15 F デバイスへのファンアウト
- SCR ラッチアップ耐性の高い CMOS プロセスと回路設計
- MIL-STD-883、Method 3015 に準拠した 2kV を超える ESD 保護

2 概要

‘AC00 デバイスには、4 つの独立した 2 入力 NAND ゲートが内蔵されています。各ゲートは、ブール関数 $Y = \overline{A \cdot B}$ または $Y = \overline{A} + \overline{B}$ を正論理で実行します。

製品情報

部品番号	パッケージ ⁽¹⁾	パッケージ サイズ ⁽²⁾	本体サイズ ⁽³⁾
CDx4AC00	D (SOIC、14)	8.65mm × 6mm	8.65mm × 3.9mm
	N (PDIP、14)	19.3mm × 9.4mm	19.3mm × 6.35mm
	J (CDIP、14)	19.56mm × 7.9mm	19.56mm × 6.67mm

- 詳細については、[セクション 10](#) を参照してください。
- パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。
- 本体サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、ピンは含まれません。



各ゲートの論理図 (正論理)



Table of Contents

1 特長	1	6.2 Device Functional Modes.....	8
2 概要	1	7 Application and Implementation	9
3 Pin Configuration and Functions	3	7.1 Power Supply Recommendations.....	9
4 Specifications	4	7.2 Layout.....	9
4.1 Absolute Maximum Ratings.....	4	8 Device and Documentation Support	10
4.2 Recommended Operating Conditions.....	4	8.1 Documentation Support (Analog).....	10
4.3 Thermal Information.....	4	8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法.....	10
4.4 Electrical Characteristics.....	5	8.3 サポート・リソース.....	10
4.5 Switching Characteristics, $V_{CC} = 1.5V$	5	8.4 Trademarks.....	10
4.6 Switching Characteristics, $V_{CC} = 3.3V \pm 0.3V$	5	8.5 静電気放電に関する注意事項.....	10
4.7 Switching Characteristics, $V_{CC} = 5V \pm 0.5V$	6	8.6 用語集.....	10
4.8 Operating Characteristics.....	6	9 Revision History	10
5 Parameter Measurement Information	7	10 Mechanical, Packaging, and Orderable Information	11
6 Detailed Description	8		
6.1 Functional Block Diagram.....	8		

3 Pin Configuration and Functions

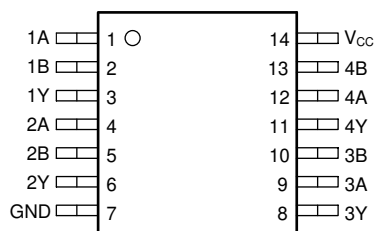


図 3-1. CD54AC00 J Package, 14-Pin CDIP; CD74AC00 D or N Packages, 14-Pin SOIC, or PDIP (Top View)

PIN		TYPE ¹	DESCRIPTION
NO.	NAME		
1	1A	I	1A Input
2	1B	I	1B Input
3	1Y	O	1Y Output
4	2A	I	2A Input
5	2B	I	2B Input
6	2Y	O	2Y Output
7	GND	—	GND
8	3Y	O	3Y Output
9	3A	I	3A Input
10	3B	I	3B Input
11	4Y	O	4Y Output
12	4A	I	4A Input
13	4B	I	4B Input
14	V _{CC}	—	Power Pin

(1) Signal Types: I = Input, O = Output, I/O = Input or Output.

4 Specifications

4.1 Absolute Maximum Ratings

over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)⁽¹⁾

		MIN	MAX	UNIT
V _{CC}	Supply voltage range	–0.5	6	V
I _{IK}	Input clamp current	(V _I < 0 or V _I > V _{CC}) ⁽²⁾		±50 mA
I _{OK}	Output clamp current	(V _O < 0 or V _O > V _{CC}) ⁽²⁾		±50 mA
I _O	Continuous output current	(V _O = 0 to V _{CC})		±50 mA
V _{CC} or GND	Continuous current	±100		mA
T _{stg}	Storage temperature range	–65	150	°C

- (1) Stresses beyond those listed under “absolute maximum ratings” may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated under “recommended operating conditions” is not implied. Exposure to absolute-maximum-rated conditions for extended periods may affect device reliability.
- (2) The input and output voltage ratings may be exceeded if the input and output current ratings are observed.

4.2 Recommended Operating Conditions

over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)⁽¹⁾

			TA = 25 °C		–40°C TO 85°C		–55°C TO 125°C		UNIT
			MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	
V _{CC}	Supply voltage		1.5	5.5	1.5	5.5	1.5	5.5	V
V _{IH}	High-level input voltage	V _{CC} = 1.5 V	1.2		1.2		1.2		V
		V _{CC} = 3 V	2.1		2.1		2.1		
		V _{CC} = 4.5 V	3.15				3.15		
		V _{CC} = 5.5 V	3.85		3.85		3.85		
V _{IL}	Low-level input voltage	V _{CC} = 1.5 V		0.3		0.3		0.3	V
		V _{CC} = 3 V		0.9		0.9		0.9	
		V _{CC} = 4.5 V		1.35				1.35	
		V _{CC} = 5.5 V		1.65		1.65		1.65	
V _I	Input voltage		0	V _{CC}	0	V _{CC}	0	V _{CC}	V
V _O	Output voltage		0	V _{CC}	0	V _{CC}	0	V _{CC}	V
I _{OH}	High-level output current	V _{CC} = 4.5 V to 5.5 V		–24		–24		–24	mA
I _{OL}	Low-level output current	V _{CC} = 4.5 V to 5.5 V		24		24		24	mA
Δt/Δv	Input transition rise or fall rate	V _{CC} = 1.5 V to 3 V		50		50		50	ns/V
		V _{CC} = 3.6 V to 5.5 V		20		20		20	

- (1) All unused inputs of the device must be held at V_{CC} or GND to ensure proper device operation. Refer to the TI application report, *Implications of Slow or Floating CMOS Inputs*, literature number SCBA004.

4.3 Thermal Information

THERMAL METRIC ¹		CD74AC00		UNIT
		D (SOIC)	N (PDIP)	
		14 PINS	14 PINS	
R _{θJA}	Junction-to-ambient thermal resistance	119.9	80	°C/W

- (1) For more information about traditional and new thermal metrics, see the [Semiconductor and IC Package Thermal Metrics application note](#).

4.4 Electrical Characteristics

over recommended operating free-air temperature range (unless otherwise noted)

PARAMETER	TEST CONDITIONS		V _{CC}	TA = 25°C		-40°C TO 85 °C		-55 °C TO 125°C		UNIT
				MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	
V _{OH}	V _I = V _{IH} or V _{IL}	I _{OH} = -50 µA	1.5 V	1.4		1.4		1.4		V
			3 V	2.9		2.9		2.9		
			4.5 V	4.4		4.4		4.4		
		I _{OH} = -4 mA	3 V	2.58		2.48		2.4		
		I _{OH} = -24 mA	4.5 V	3.94		3.8		3.7		
		I _{OH} = -50 mA ⁽¹⁾	5.5 V					3.85		
		I _{OH} = -75 mA ⁽¹⁾	5.5 V			3.85				
V _{OL}	V _I = V _{IH} or V _{IL}	I _{OL} = 50 µA	1.5 V		0.1		0.1		0.1	V
			3 V		0.1		0.1		0.1	
			4.5 V		0.1		0.1		0.1	
		I _{OL} = 12 mA	3 V		0.36		0.44		0.5	
		I _{OL} = 24 mA	4.5 V		0.36		0.44		0.5	
		I _{OL} = 50 mA ⁽¹⁾	5.5 V						1.65	
		I _{OL} = 75 mA ⁽¹⁾	5.5 V				1.65			
I _I	V _I = V _{CC} or GND		5.5 V		±0.1		±1		±1	µA
I _{CC}	V _I = V _{CC} or GND,	I _O = 0	5.5 V		4		40		80	µA
C _i					10		10		10	PF

(1) Test one output at a time, not exceeding 1-second duration. Measurement is made by forcing indicated current and measuring voltage to minimize power dissipation. Test verifies a minimum 50-Ω transmission-line drive capability at 85°C and 75-Ω transmission-line drive capability at 125°C.

4.5 Switching Characteristics, V_{CC} = 1.5V

over recommended operating free-air temperature range, V_{CC} = 1.5V, C_L = 50pF (unless otherwise noted) (see [Load Circuit and Voltage Waveforms](#))

PARAMETER	FROM (INPUT)	TO (OUTPUT)	-40°C TO 85°C		-55°C TO 125°C		UNIT
			MIN	MAX	MIN	MAX	
t _{PLH}	A or B	Y		83		91	ns
t _{PHL}				83		91	

4.6 Switching Characteristics, V_{CC} = 3.3V ± 0.3V

over recommended operating free-air temperature range, V_{CC} = 3.3V ± 0.3V, C_L = 50pF (unless otherwise noted) (see [Load Circuit and Voltage Waveforms](#))

PARAMETER	FROM (INPUT)	TO (OUTPUT)	-40°C TO 85°C		-55°C TO 125°C		UNIT
			MIN	MAX	MIN	MAX	
t _{PLH}	A or B	Y	2.7	9.3	2.6	10.2	ns
t _{PHL}			2.7	9.3	2.6	10.2	

4.7 Switching Characteristics, $V_{CC} = 5V \pm 0.5V$

over recommended operating free-air temperature range, $V_{CC} = 5V \pm 0.5V$, $C_L = 50pF$ (unless otherwise noted) (see [Load Circuit and Voltage Waveforms](#))

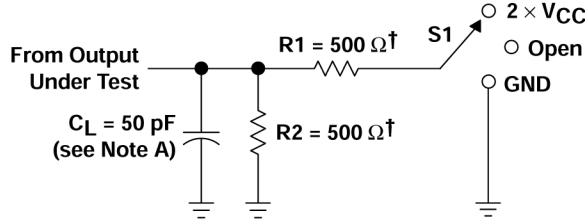
PARAMETER	FROM (INPUT)	TO (OUTPUT)	–40°C TO 85°C		–55°C TO 125°C		UNIT
			MIN	MAX	MIN	MAX	
t_{PLH}	A or B	Y	1.9	6.6	1.8	7.3	ns
t_{PHL}			1.9	6.6	1.8	7.3	

4.8 Operating Characteristics

$V_{CC} = 5V$, $T_A = 25^\circ C$

PARAMETER		TYP	UNIT
C_{pd}	Power dissipation capacitance	45	pF

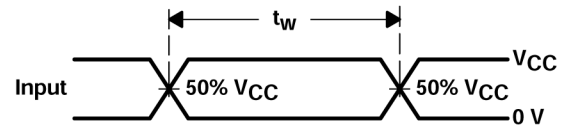
5 Parameter Measurement Information



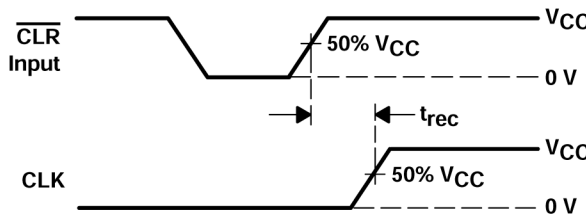
† When $V_{CC} = 1.5 \text{ V}$, $R1 = R2 = 1 \text{ k}\Omega$

LOAD CIRCUIT

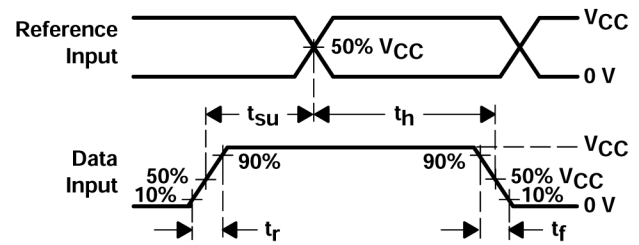
TEST	S1
t_{PLH}/t_{PHL}	Open
t_{PLZ}/t_{PZL}	$2 \times V_{CC}$
t_{PHZ}/t_{PZH}	GND



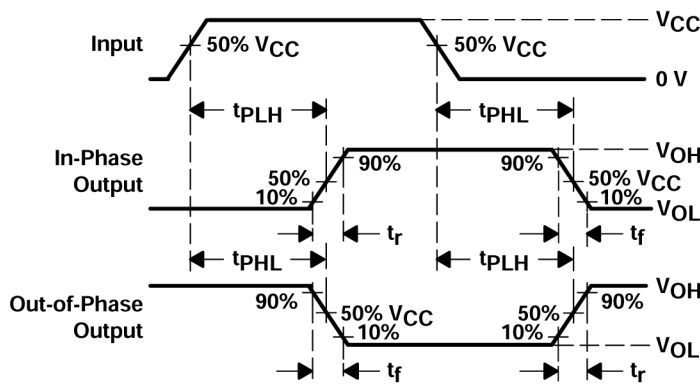
VOLTAGE WAVEFORMS
PULSE DURATION



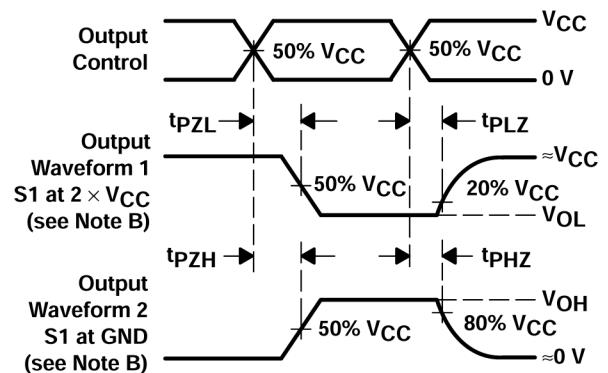
VOLTAGE WAVEFORMS
RECOVERY TIME



VOLTAGE WAVEFORMS
SETUP AND HOLD AND INPUT RISE AND FALL TIMES



VOLTAGE WAVEFORMS
PROPAGATION DELAY AND OUTPUT TRANSITION TIMES



VOLTAGE WAVEFORMS
OUTPUT ENABLE AND DISABLE TIMES

- C_L includes probe and test-fixture capacitance.
- Waveform 1 is for an output with internal conditions such that the output is low except when disabled by the output control. Waveform 2 is for an output with internal conditions such that the output is high except when disabled by the output control.
- All input pulses are supplied by generators having the following characteristics: $PRR \leq 1 \text{ MHz}$, $Z_O = 50 \Omega$, $t_r = 3 \text{ ns}$, $t_f = 3 \text{ ns}$. Phase relationships between waveforms are arbitrary.
- For clock inputs, f_{max} is measured with the input duty cycle at 50%.
- The outputs are measured one at a time with one input transition per measurement.
- t_{PLH} and t_{PHL} are the same as t_{pd} .
- t_{PZL} and t_{PZH} are the same as t_{en} .
- t_{PLZ} and t_{PHZ} are the same as t_{dis} .

図 5-1. Load Circuit and Voltage Waveforms

6 Detailed Description

6.1 Functional Block Diagram



図 6-1. Logic Diagram, Each Gate (Positive Logic)

6.2 Device Functional Modes

表 6-1. Function Table (Each Gate)

INPUTS		OUTPUT Y
A	B	
H	H	L
L	X	H
X	L	H

7 Application and Implementation

注

以下のアプリケーション情報は、TI の製品仕様に含まれるものではなく、TI ではその正確性または完全性を保証いたしません。個々の目的に対する製品の適合性については、お客様の責任で判断していただくことになります。お客様は自身の設計実装を検証しテストすることで、システムの機能を確認する必要があります。

7.1 Power Supply Recommendations

The power supply can be any voltage between the minimum and maximum supply voltage rating located in the [セクション 4.2](#).

Each V_{CC} terminal should have a good bypass capacitor to prevent power disturbance. For devices with a single supply, TI recommends a 0.1- μF capacitor and if there are multiple V_{CC} terminals then TI recommends a 0.01- μF or 0.022- μF capacitor for each power terminal. Multiple bypass capacitors can be paralleled to reject different frequencies of noise. Frequencies of 0.1 μF and 1 μF are commonly used in parallel. The bypass capacitor should be installed as close as possible to the power terminal for best results.

7.2 Layout

7.2.1 Layout Guidelines

When using multiple bit logic devices inputs should not ever float.

In many cases, functions or parts of functions of digital logic devices are unused, for example, when only two inputs of a triple-input AND gate are used or only three of the four buffer gates are used. Such input pins should not be left unconnected because the undefined voltages at the outside connections result in undefined operational states. Specified below are the rules that must be observed under all circumstances. All unused inputs of digital logic devices must be connected to a high or low bias to prevent them from floating. The logic level that should be applied to any particular unused input depends on the function of the device. Generally they will be tied to GND or V_{CC} whichever make more sense or is more convenient. Floating outputs is generally acceptable, unless the part is a transceiver. If the transceiver has an output enable pin it will disable the outputs section of the part when asserted. This will not disable the input section of the I.O's so they also cannot float when disabled.

7.2.2 Layout Example

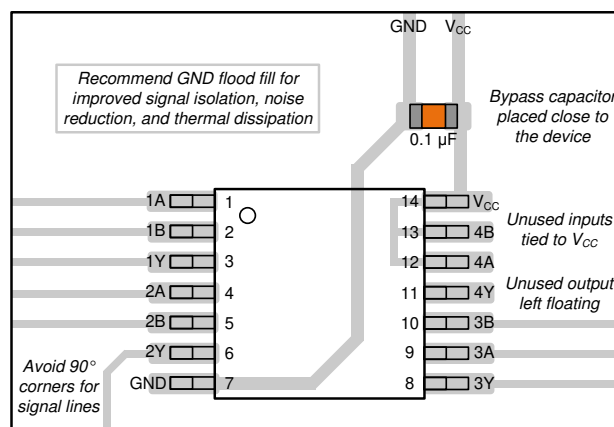


図 7-1. Layout Example for the CDx4AC00

8 Device and Documentation Support

TI offers an extensive line of development tools. Tools and software to evaluate the performance of the device, generate code, and develop solutions are listed below.

8.1 Documentation Support (Analog)

8.1.1 Related Documentation

The table below lists quick access links. Categories include technical documents, support and community resources, tools and software, and quick access to sample or buy.

表 8-1. Related Links

PARTS	PRODUCT FOLDER	SAMPLE & BUY	TECHNICAL DOCUMENTS	TOOLS & SOFTWARE	SUPPORT & COMMUNITY
CD54AC00	Click here	Click here	Click here	Click here	Click here
CD74AC00	Click here	Click here	Click here	Click here	Click here

8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法

ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、www.tij.co.jp のデバイス製品フォルダを開いてください。[通知] をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取ることができます。変更の詳細については、改訂されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。

8.3 サポート・リソース

テキサス・インスツルメンツ E2E™ サポート・フォーラムは、エンジニアが検証済みの回答と設計に関するヒントをエキスパートから迅速かつ直接得ることができる場所です。既存の回答を検索したり、独自の質問をしたりすることで、設計に必要な支援を迅速に得ることができます。

リンクされているコンテンツは、各寄稿者により「現状のまま」提供されるものです。これらはテキサス・インスツルメンツの仕様を構成するものではなく、必ずしもテキサス・インスツルメンツの見解を反映したものではありません。テキサス・インスツルメンツの[使用条件](#)を参照してください。

8.4 Trademarks

テキサス・インスツルメンツ E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

8.5 静電気放電に関する注意事項



この IC は、ESD によって破損する可能性があります。テキサス・インスツルメンツは、IC を取り扱う際には常に適切な注意を払うことを推奨します。正しい取り扱いおよび設置手順に従わない場合、デバイスを破損するおそれがあります。

ESD による破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故障まで多岐にわたります。精密な IC の場合、パラメータがわずかに変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性があるため、破損が発生しやすくなっています。

8.6 用語集

[テキサス・インスツルメンツ用語集](#)

この用語集には、用語や略語の一覧および定義が記載されています。

9 Revision History

Changes from Revision C (June 2002) to Revision D (July 2024)

Page

- 製品情報の表、ピンの機能の表、熱に関する情報の表、「デバイスの機能モード」、「アプリケーションと実装」セクション、「デバイスおよびドキュメントのサポート」セクション、および「メカニカル、パッケージ、および注文情報」セクションを追加 1
- Updated thermal values for RθJA: D = 86 to 119.9, all values in °C/W 4

10 Mechanical, Packaging, and Orderable Information

The following pages include mechanical, packaging, and orderable information. This information is the most current data available for the designated devices. This data is subject to change without notice and revision of this document. For browser-based versions of this data sheet, refer to the left-hand navigation.

重要なお知らせと免責事項

テキサス・インスツルメンツは、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、テキサス・インスツルメンツ製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した テキサス・インスツルメンツ製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている テキサス・インスツルメンツ製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、テキサス・インスツルメンツはその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。テキサス・インスツルメンツや第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、テキサス・インスツルメンツおよびその代理人を完全に補償するものとし、テキサス・インスツルメンツは一切の責任を拒否します。

テキサス・インスツルメンツの製品は、[テキサス・インスツルメンツの販売条件](#)、または [ti.com](https://www.ti.com) やかかる テキサス・インスツルメンツ製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。テキサス・インスツルメンツがこれらのリソースを提供することは、適用されるテキサス・インスツルメンツの保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案した場合でも、テキサス・インスツルメンツはそれらに異議を唱え、拒否します。

郵送先住所: Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265
Copyright © 2024, Texas Instruments Incorporated

PACKAGING INFORMATION

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package Pins	Package qty Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
CD54AC00F3A	Active	Production	CDIP (J) 14	25 TUBE	No	SNPB	N/A for Pkg Type	-55 to 125	CD54AC00F3A
CD54AC00F3A.A	Active	Production	CDIP (J) 14	25 TUBE	No	SNPB	N/A for Pkg Type	-55 to 125	CD54AC00F3A
CD74AC00E	Active	Production	PDIP (N) 14	25 TUBE	Yes	NIPDAU	N/A for Pkg Type	-55 to 125	CD74AC00E
CD74AC00E.A	Active	Production	PDIP (N) 14	25 TUBE	Yes	NIPDAU	N/A for Pkg Type	-55 to 125	CD74AC00E
CD74AC00M	Obsolete	Production	SOIC (D) 14	-	-	Call TI	Call TI	-55 to 125	AC00M
CD74AC00M96	Active	Production	SOIC (D) 14	2500 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-55 to 125	AC00M
CD74AC00M96.A	Active	Production	SOIC (D) 14	2500 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-55 to 125	AC00M
CD74AC00M96G4	Active	Production	SOIC (D) 14	2500 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-55 to 125	AC00M
CD74AC00M96G4.A	Active	Production	SOIC (D) 14	2500 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-55 to 125	AC00M

⁽¹⁾ **Status:** For more details on status, see our [product life cycle](#).

⁽²⁾ **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

⁽³⁾ **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the [TI RoHS Statement](#) for additional information and value definition.

⁽⁴⁾ **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

⁽⁵⁾ **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

⁽⁶⁾ **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

Important Information and Disclaimer: The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative

and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

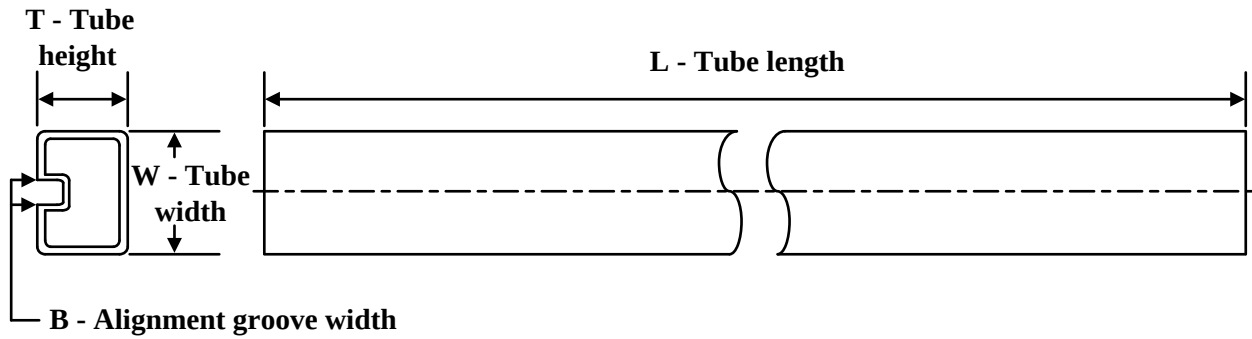
In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

OTHER QUALIFIED VERSIONS OF CD54AC00, CD74AC00 :

- Catalog : [CD74AC00](#)
- Military : [CD54AC00](#)

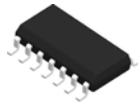
NOTE: Qualified Version Definitions:

- Catalog - TI's standard catalog product
- Military - QML certified for Military and Defense Applications

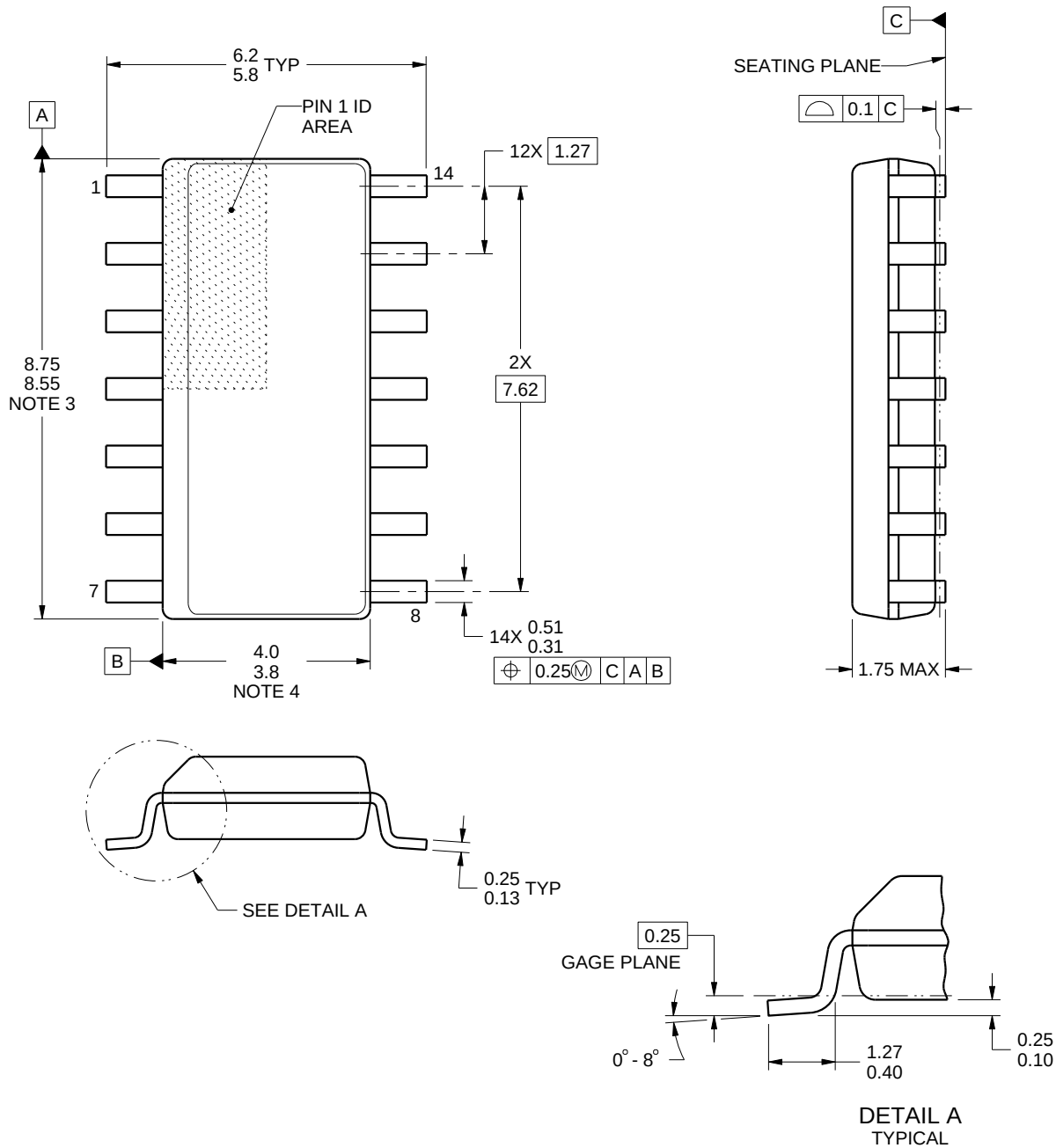
TUBE


*All dimensions are nominal

Device	Package Name	Package Type	Pins	SPQ	L (mm)	W (mm)	T (μm)	B (mm)
CD74AC00E	N	PDIP	14	25	506	13.97	11230	4.32
CD74AC00E	N	PDIP	14	25	506	13.97	11230	4.32
CD74AC00E.A	N	PDIP	14	25	506	13.97	11230	4.32
CD74AC00E.A	N	PDIP	14	25	506	13.97	11230	4.32

D0014A**PACKAGE OUTLINE****SOIC - 1.75 mm max height**

SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT



4220718/A 09/2016

NOTES:

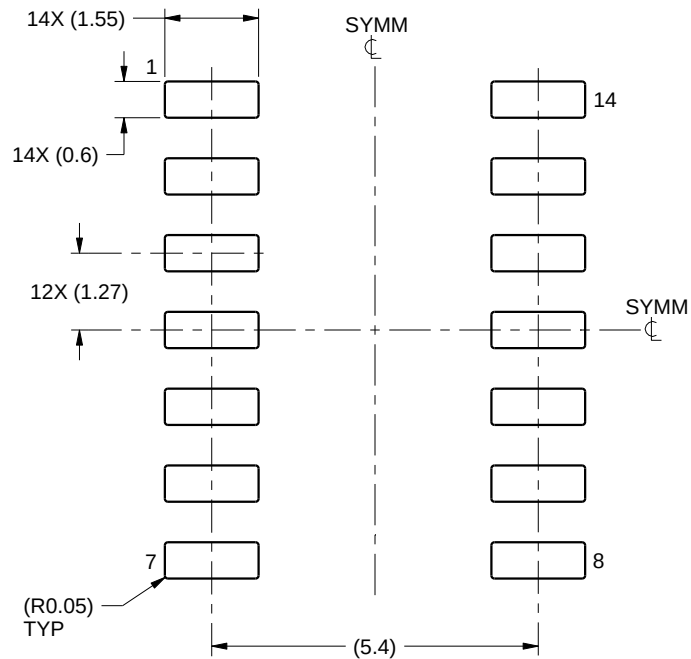
1. All linear dimensions are in millimeters. Dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 mm, per side.
4. This dimension does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.43 mm, per side.
5. Reference JEDEC registration MS-012, variation AB.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

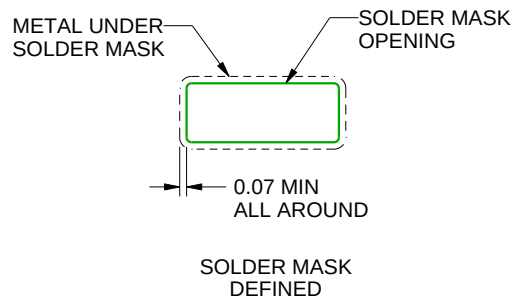
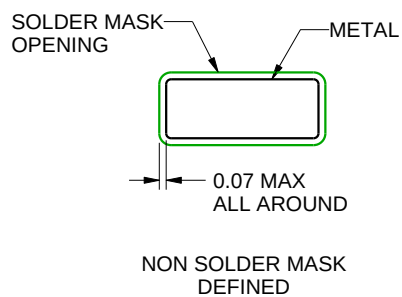
D0014A

SOIC - 1.75 mm max height

SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT



LAND PATTERN EXAMPLE
SCALE:8X



SOLDER MASK DETAILS

4220718/A 09/2016

NOTES: (continued)

6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.

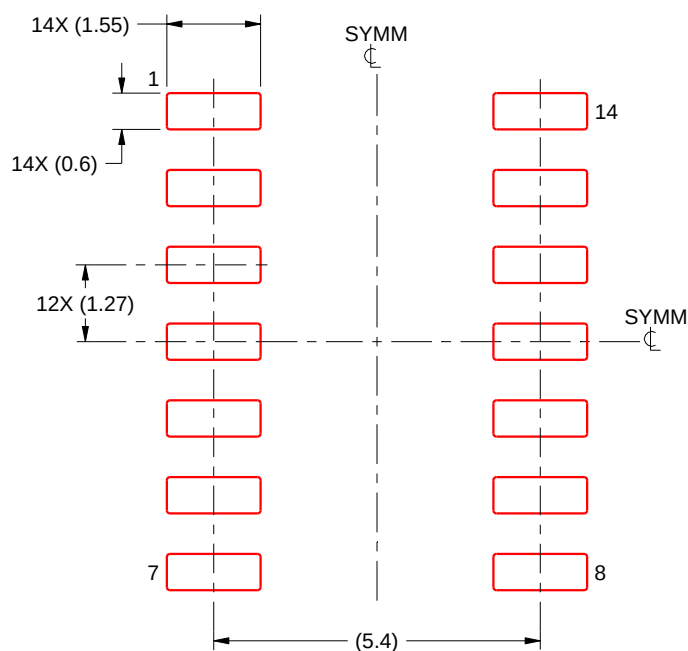
7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

D0014A

SOIC - 1.75 mm max height

SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
SCALE:8X

4220718/A 09/2016

NOTES: (continued)

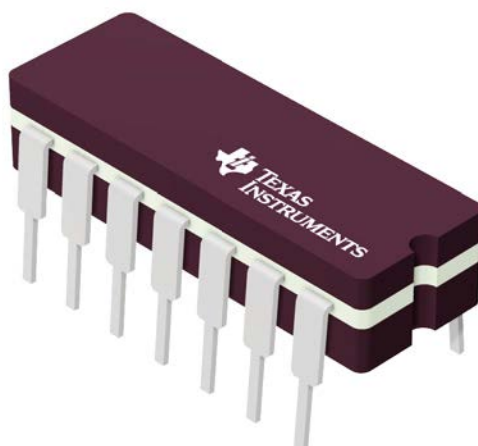
8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

J 14

GENERIC PACKAGE VIEW

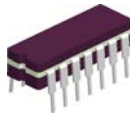
CDIP - 5.08 mm max height

CERAMIC DUAL IN LINE PACKAGE

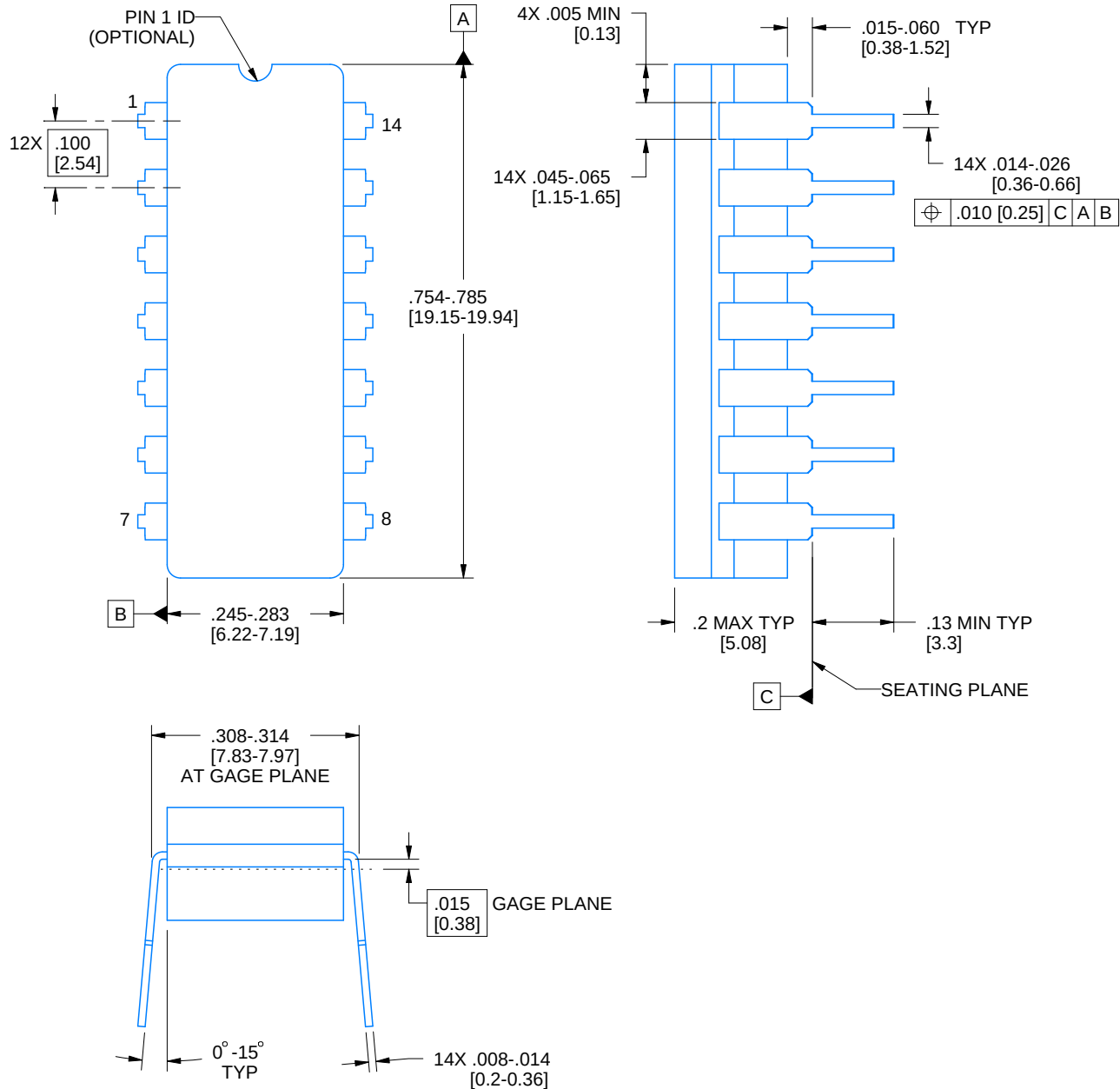


Images above are just a representation of the package family, actual package may vary.
Refer to the product data sheet for package details.

4040083-5/G

J0014A**PACKAGE OUTLINE****CDIP - 5.08 mm max height**

CERAMIC DUAL IN LINE PACKAGE



4214771/A 05/2017

NOTES:

1. All controlling linear dimensions are in inches. Dimensions in brackets are in millimeters. Any dimension in brackets or parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This package is hermetically sealed with a ceramic lid using glass frit.
4. Index point is provided on cap for terminal identification only and on press ceramic glass frit seal only.
5. Falls within MIL-STD-1835 and GDIP1-T14.



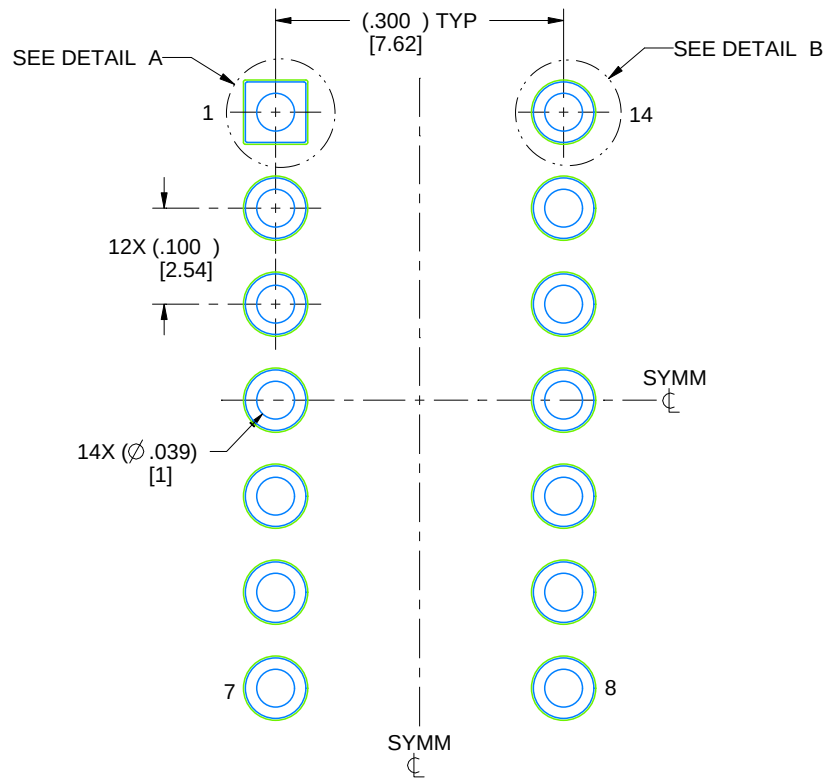
**TEXAS
INSTRUMENTS**
www.ti.com

EXAMPLE BOARD LAYOUT

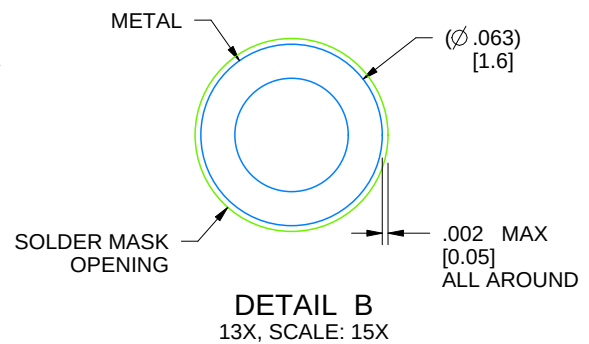
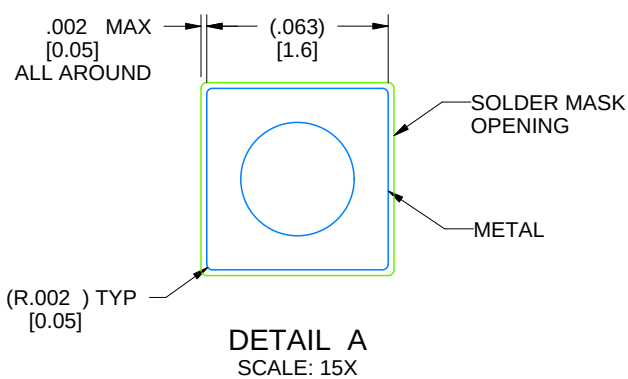
J0014A

CDIP - 5.08 mm max height

CERAMIC DUAL IN LINE PACKAGE



LAND PATTERN EXAMPLE
NON-SOLDER MASK DEFINED
SCALE: 5X

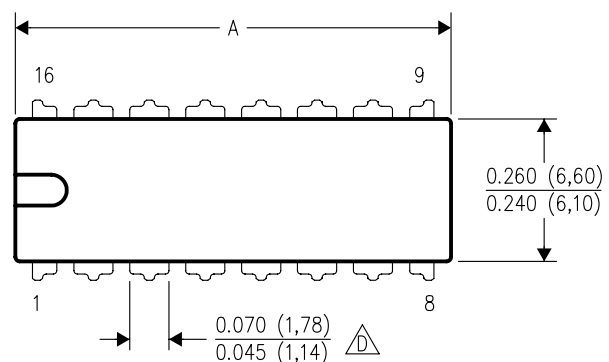


4214771/A 05/2017

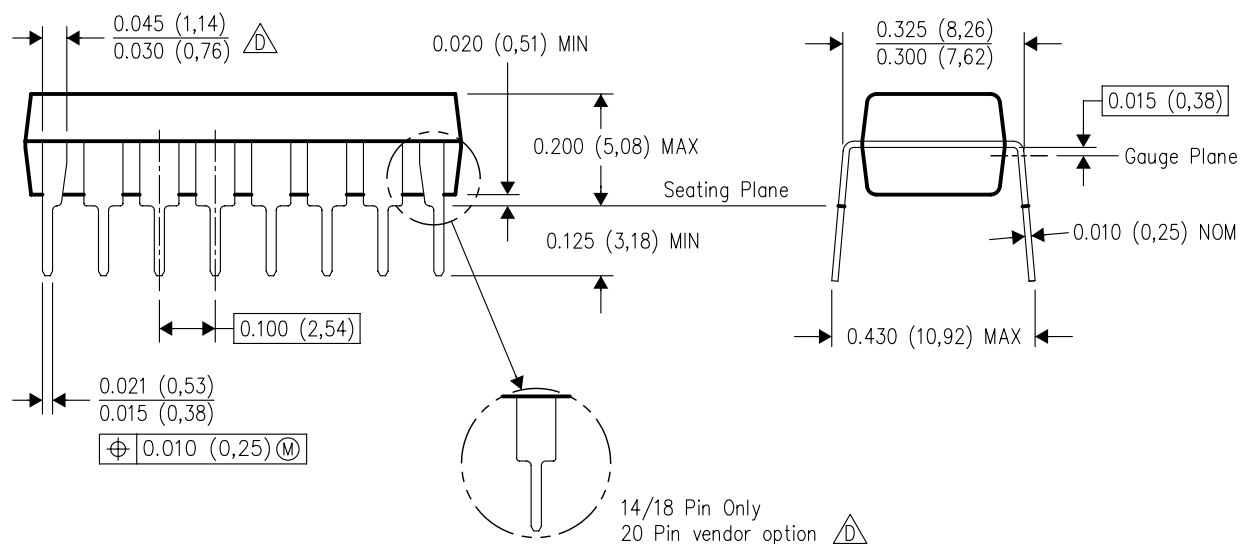
N (R-PDIP-T**)

16 PINS SHOWN

PLASTIC DUAL-IN-LINE PACKAGE



PINS **	14	16	18	20
DIM				
A MAX	0.775 (19,69)	0.775 (19,69)	0.920 (23,37)	1.060 (26,92)
A MIN	0.745 (18,92)	0.745 (18,92)	0.850 (21,59)	0.940 (23,88)
MS-001 VARIATION	AA	BB	AC	AD



4040049/E 12/2002

- NOTES:
- A. All linear dimensions are in inches (millimeters).
 - B. This drawing is subject to change without notice.
 - Falls within JEDEC MS-001, except 18 and 20 pin minimum body length (Dim A).
 - The 20 pin end lead shoulder width is a vendor option, either half or full width.

重要なお知らせと免責事項

TI は、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、TI 製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した TI 製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとし、TI は一切の責任を拒否します。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている TI 製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、TI はその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。TI や第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TI およびその代理人を完全に補償するものとし、TI は一切の責任を拒否します。

TI の製品は、[TI の販売条件](#)、[TI の総合的な品質ガイドライン](#)、[ti.com](https://www.ti.com) または TI 製品などに関連して提供される他の適用条件に従い提供されます。TI がこれらのリソースを提供することは、適用される TI の保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。TI がカスタム、またはカスタマー仕様として明示的に指定していない限り、TI の製品は標準的なカタログに掲載される汎用機器です。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案する場合も、TI はそれらに異議を唱え、拒否します。

Copyright © 2026, Texas Instruments Incorporated

最終更新日：2025 年 10 月